

無磷無氧銅塊

PHOSPHORUS/OXYGEN FREE
COPPER NUGGET

大展生產印刷电路板新式水平反脈衝製程所需的清潔、無油、銅離子釋出穩定且銅成份高達99.99%以上的無磷無氧銅塊供業界使用。



無磷無氧銅塊金屬化學成份

	16mm*14mm	12mm*14mm	8mm*14mm
銅 Cu	≧ 99.99%	≧ 99.99%	≧ 99.99%
磷 P	≦ 0.5ppm	≦ 0.5ppm	≦ 0.5ppm
銀 Ag	≦ 15.0ppm	≦ 15.0ppm	≦ 15.0ppm
硫 S	≦ 10.0ppm	≦ 10.0ppm	≦ 10.0ppm
氧 O	≦ 6.0ppm	≦ 6.0ppm	≦ 6.0ppm

